

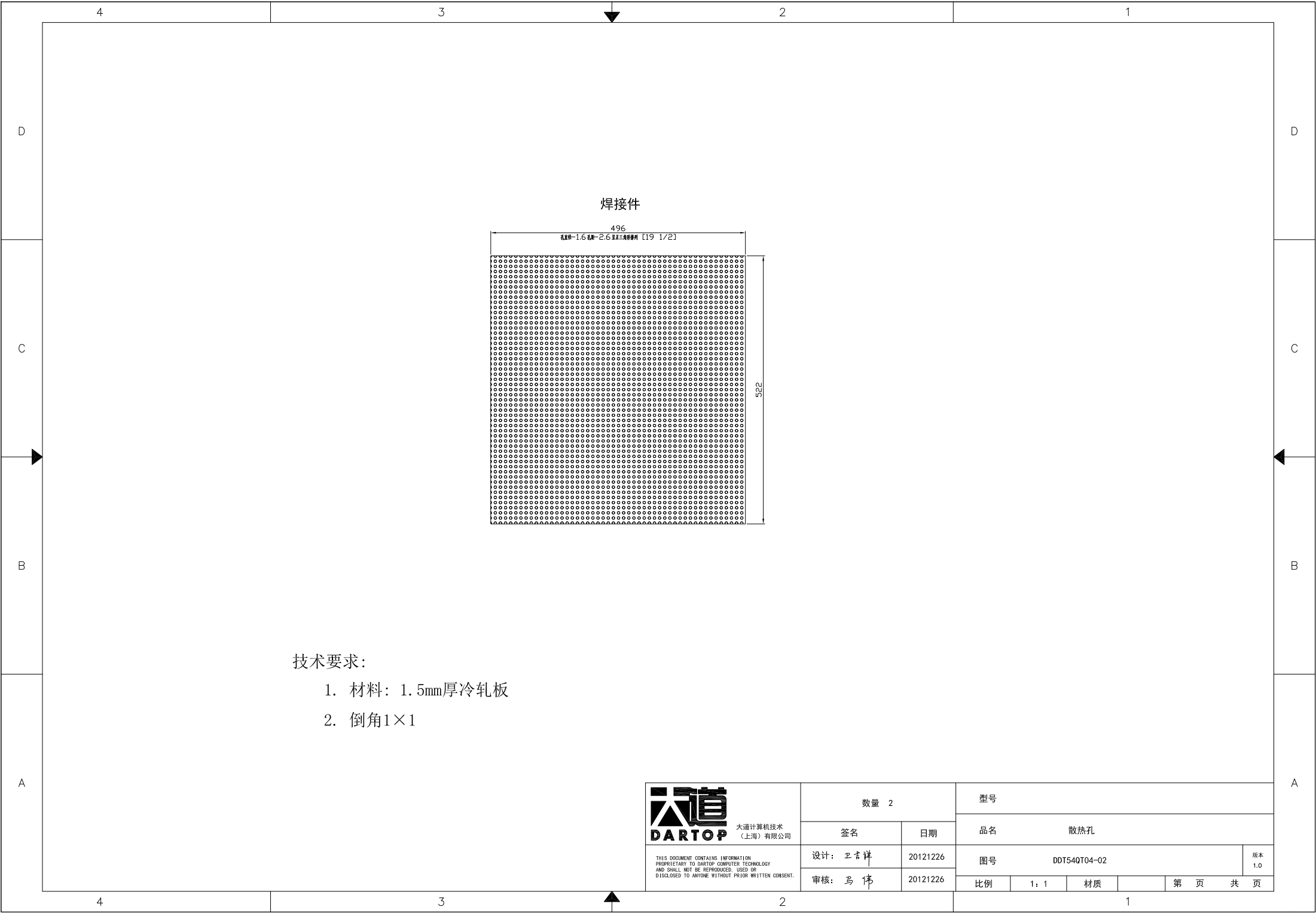
技术要求:

1. 材料: 2.5mm冷轧板
2. 未注倒角R2

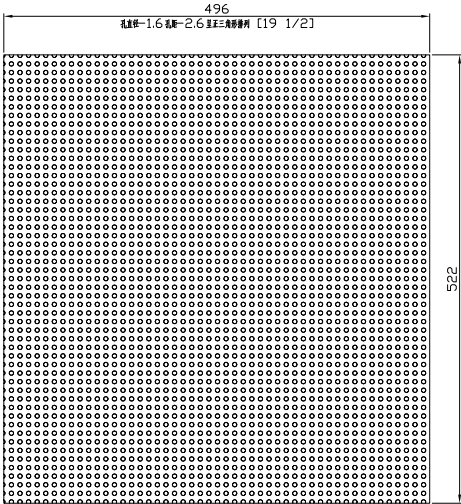


数量 2		型号		
签名	日期	品名 墙体封板固定件2		
设计: 卫言祥	20121226	图号 DDTQT03-03		
审核: 马伟	20121226	比例	1:1	材质
		第 页 共 页		

版本 1.0

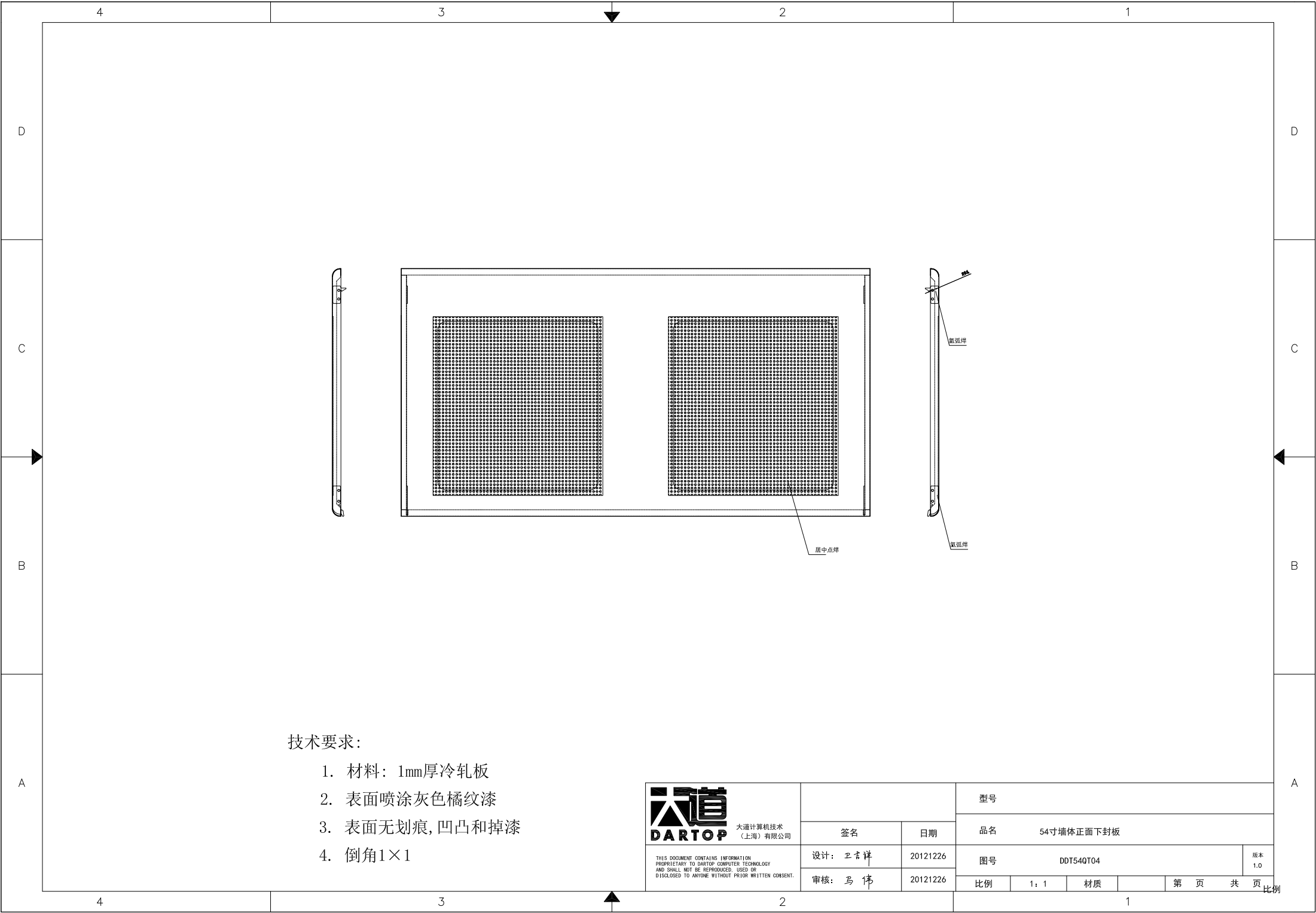


焊接件



- 技术要求:
- 1. 材料: 1.5mm厚冷轧板
 - 2. 倒角1×1

<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大通计算机技术 (上海)有限公司</div></div> <div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.</div>	数量 2		型号			
	签名	日期	品名 散热孔			
	设计: 王吉祥	20121226	图号 DDT54QT04-02			版本 1.0
	审核: 马伟	20121226	比例	1: 1	材质	第 页 共 页



技术要求:

- 1. 材料: 1mm厚冷轧板
- 2. 表面喷涂灰色橘纹漆
- 3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
- 4. 倒角1×1

<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大遁计算机技术 (上海) 有限公司</div><div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.</div></div>			型号			
	签名	日期	品名 54寸墙体正面下封板			
	设计: 卫吉祥	20121226	图号 DDT54QT04			版本 1.0
	审核: 马伟	20121226	比例	1: 1	材质	第 页 共 页 比例

